

展示会に出展しました 2018年2月22日~23日

<http://www.jfma.or.jp/FORUM/2018/>

出展テーマ

「次世代へ繋ぐ ～中堅ゼネコンでも可能な 3D 技術展開～」

BIM・3D スキャナーを中心としたパネルと動画、3D プリンター実機に作成した模型や最新の MR 技術を応用した BIM のプレゼンテーションを行いました。

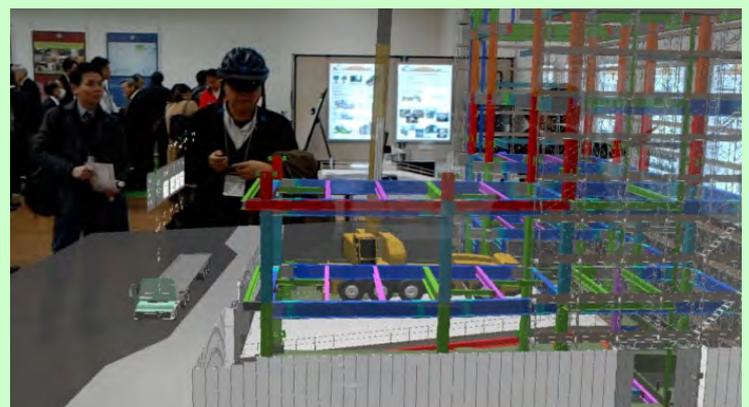
○「次世代へ繋ぐ」ために若手現場員を中心とした、BIM の実物件活用



○「3D スキャナー運用事例」 3次元計測 3D スキャナーで RC 躯体制度確認実施事例



○「MR の活用」によって施工現場で何ができるかの検証



○「3Dプリンター出力模型による社員教育・現場支援、CCB工法（鉄筋挿入型ひび割れ制御工法）」の展開



その他

